

Национальный исследовательский

Томский государственный университет



Радиофизический факультет



9-я Международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы радиофизики АПР-2021

## Сборник трудов конференции

при поддержке:





ROHDE & SCHWARZ Make ideas real



20-22 октября 2021 года г. Томск

## Состав носителей в имплантированных бором МЛЭ пленках *p*-CdHgTe

Ижнин Игорь Иванович<sup>1,2</sup>

Войцеховский Александр Васильевич<sup>2</sup> Коротаев Александр Григорьевич<sup>2</sup> Мынбаев Карим Джафарович<sup>3,4</sup> Варавин Василий Семенович<sup>5</sup> Дворецкий Сергей Алексеевич<sup>5</sup> Михайлов Николай Николаевич<sup>5</sup> Якушев Максим Витальевич<sup>5</sup> Якушев Максим Витальевич<sup>5</sup> <sup>1</sup>Научно-производственное предприятие «Электрон-Карат» <sup>2</sup>Национальный исследовательский Томский государственный университет <sup>3</sup>Университет ИТМО <sup>4</sup>ФТИ им. А.Ф. Ноффе <sup>5</sup>Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН <sup>7</sup>Institute of Metallurgy and Material Science PAN, E-mail: i.izhnin@carat.electron.ua

Твердые растворы CdHgTe (КРТ) являются основным материалов инфракрасной фотоэлектроники для создания крупноформатных матричных фотоприемников [1]. В настоящее время наиболее распространенной и технологически отработанной является технология фотодиодов типа  $n^+ - n - p$ , где  $n^+ - n$  область формируется ионной имплантацией (ИИ) бора в вакансионно-легированном КРТ [2]. При этом  $n^+$ -область определяется радиационными донорными дефектами, п-область определятся остаточными донорами ГЭС, которые высвобождаются в процессе диффузии междоузельной ртути и ее аннигиляции с вакансиями ртути. Исследованиям имплантации различных ионов в КРТ были посвящены многочисленные работы и показано, что ИИ приводит к значительным радиационным нарушениям, и вне зависимости от сорта ионов при ИИ образуется всегда слой с электронным типом проводимости из-за донорного характера образующихся радиационных дефектов. Для определения профилей распределения донорных дефектов, как правило, применяли метод дифференциального эффекта Холла в единичном магнитном поле в процессе послойного химического травления, который из-за многочастичного спектра носителей не всегда давал адекватное распределение донорных дефектов. Для эпитакиальных структур с варизонными защитными слоями такие исследования проведены, например, в работах [3,4]. Исключение составляла работа [5], где состав носителей заряда, их параметры и пространственное распределение в ИИ бором пленках КРТ исследовали с помощью анализа полевых зависимостей коэффициента Холла R<sub>H</sub>(B) и проводимости  $\sigma(B)$  методом спектров подвижности высокого разрешения (HR MSA). Однако и в работе [5] ничего не говорилось о природе донорных центров, и ряд полученных параметров вызывал определенные сомнения. Поэтому целью настоящей работы являлось определение состава носителей и их параметров в ИИ бором пленках КРТ, выращенных методом молекулярнолучевой эпитаксии (МЛЭ), и сравнение с имеющимися литературными данными.

Для исследований была использована гетероэпитаксиальная структура Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te (ГЭС) с варизонными защитными слоями (ВЗС), выращенная в ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) методом МЛЭ на подложке (013) CdTe/ZnTe/GaAs с контролем процесса роста in situ с помощью автоматического эллипсометра [6]. Состав активного слоя ГЭС ха был равен 0,22, поверхностный состав ВЗС толщиной 0,3 мкм был равен 0,44 (Рис. 1, кривая 3), суммарная толщина ЭС составляла 10,1 мкм. После роста ГЭС вакансионным легированием была приведена к *p*-типу проводимости путем термического отжига в атмосфере гелия при низком давлении паров ртути (220 °C, 24 часа). Имплантация бора проведена на установке IMC200 (Ion Beam Services, Франция) ионами с энергией E = 50 кэВ (образец №1) и E = 150 кэВ (образец №2) и флюенсом  $\Phi = 10^{14}$  см<sup>-2</sup>. Профили распределения имплантированных ионов В, рассчитанные с помощью программы SRIM, приведены на рис. 1. Как видно, для энергии ионов 50 кэВ профиль распределения полностью заключен в ВЗС ( $R_p = 143$  нм), а для ионов с энергией 150 кэВ значительная часть профиля расположена в активном слое структуры (*R*<sub>p</sub> = 354 нм). Исследования электрических свойств ЭС проводили, измеряя полевые зависимости  $R_H(B)$  и  $\sigma(B)$  в полях 0,01 – 1,2 Тл при 77 К. Для определения состава и параметров носителей использовали метод дискретного анализа спектров подвижности (англ. Discrete Mobility Spectrum Analysis, DMSA) [7]. Это позволило определить качественный состав носителей в имплантированных образцах и определить количественные значения их параметров: подвижность и средние значения концентрации и парциальной проводимости, рассчитанные на полную толщину образца.

DMSA исходного образца *p*-типа показал, что состав носителей заряда был типичен для такого сорта образцов. Вклад в проводимость дают три типа носителей: тяжелые дырки с подвижностью  $\mu_p = 504 \text{ cm}^2/(\text{B-c})$  и концентрацией  $p_h = 1.06 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  (основной вклад); легкие дырки с подвижностью  $\mu_{pl} = 11100 \text{ cm}^2/(\text{B-c})$  и концентрацией  $p_l = 1.5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ ; электроны с низкой подвижностью  $\mu_{ph} = 9230 \text{ cm}^2/(\text{B-c})$  и концентрацией  $n_h = 1.7 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ . Присутствие электронов с низкой подвижностью является характерной особенностью МЛЭ

образцов, получаемых данной технологией; пространственно они локализованы в переходной области вблизи буферного слоя. Электроны с высокой подвижностью (неосновные носители) в данном образце не проявлялись.



Рис. 1. Профили ионов бора, имплантированных с флюенсом  $\Phi = 10^{14}$  см<sup>-2</sup> и энергией E = 50 кэВ (1) и E = 350 кэВ (2), симулированные программой SRIM, и совмещенные с профилем состава в приповерхностной области(3).  $R_p$  – средний проецированный пробег ионов бора для данных энергий.

После ИИ в обоих образцах вклад в проводимость давали 5 типов носителей заряда: электроны с высокой, средней и низкой подвижностью, а также тяжелые и легкие дырки. Для примера на рис. 2 представлены результаты DMSA образца №2, имплантированного при энергии 150 кэВ.



Рис. 2. а) – огибающие спектров подвижности образца №2 после ИИ В<sup>+</sup> (E =150 кэВ, Ф = 10<sup>14</sup> см<sup>-2</sup>): 1 – первичная, 2 – после первого шага дискретизации, 3 – после второго шага дискретизации, 4 – после третьего шага дискретизации. b) – экспериментальные (точки) и расчетные (линии) полевые зависимости R<sub>H</sub> (B) (1, R<sub>H</sub> < 0) и ρ(B) (2);

Как видно из рис. 2a, после ИИ с E=150 кэВ и  $\Phi=10^{14}$  см<sup>-2</sup> основной вклад в проводимость образца дают электроны с наиболее низкой подвижностью µh2 = 5810 см<sup>2</sup>/(В·с) (первичная огибающая спектра подвижности рис. 2*a*, кривая  $S_1$ , максимум расположен на отрицательной оси подвижности). Средняя концентрация  $n_{av,b,2}$  =  $8.4\cdot 10^{16}\,{
m cm^{-3}}$  и средняя парциальная проводимость  $\sigma_{\rm av,b2}=78.0\,$  (Ом cm) $^{-1}$  при интегральной проводимости  $\sigma_0=$ 102.5 (Ом см)<sup>-1</sup>. После первого шага дискретизации (после вычитания вклада электронов с наиболее низкой подвижностью) получали вторичную огибающую (рис. 2a, кривая  $S_2$ ), где в точке главного максимума огибающей основной вклад в проводимость дают электроны со средней подвижностью  $\mu_{h1} = 12700 \text{ см}^2/(\text{B}\cdot\text{c})$ (максимум расположен на отрицательной оси подвижности); средняя концентрация  $n_{av.h1} = 5.8 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$  и средняя парциальная проводимость  $\sigma_{av.hl} = 11.8 (OM cm)^{-1}$ . После второго шага дискретизации (после вычитания вклада электронов со средней подвижностью) получали вторичную огибающую (рис. 2a, кривая  $S_3$ ), где основной вклад в проводимость дают электроны с высокой подвижностью µn = 97700 см<sup>2</sup>/(В·с) (максимум расположен на отрицательной оси подвижности). Средняя концентрация  $n = 1.3 \cdot 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$  и средняя парциальная проводимость σ<sub>ау.п</sub> = 2.06 (Ом см)<sup>-1</sup>. После третьего шага дискретизации (после вычитания вклада электронов с высокой подвижностью) получали вторичную огибающую (рис. 2a, кривая  $S_4$ ), где в точке главного максимума огибающей основной вклад в проводимость дают тяжелые и легкие дырки с подвижностями  $\mu_{\rm ph} = 500 \, {\rm cm}^2/({\rm B}\cdot{\rm c})$ и  $\mu_{\rm pl} = 6420 \,\,{\rm cm}^2/({\rm B}\cdot{\rm c})$  (максимумы расположены на положительной оси подвижности), эти дырки различаются плохо из-за малого вклада в проводимость. Рассчитанные на основании полученных параметров полевые

зависимости  $R_H(B)$  (1,  $R_H < 0$ ) и  $\rho(B)$  (2) (линии) адекватно описывают экспериментальные зависимости  $R_H(B)$  и  $\rho(B)$  (точки), см. рис. 2b. Аналогичные результаты получены и для образца №1 после ИИ при 50 кэВ.

В обоих образцах *p*-типа в результате ИИ бора была сформирована типичная  $n^+-n-p$  структура. Аналогичные структуры наблюдались нами ранее во всех исследованных образцах *p*-типа с  $x_a \sim 0.22$  после ИИ мышьяка с различными флюенсами в интервале  $10^{12}-10^{15}$  см<sup>-2</sup> и энергиями 190 и 350 кэВ [7]. В таких структурах *p*-область представляет собой часть материала, не модифицированную при ИИ, а  $n^+-n$ -область характеризует результат действия ИИ, поскольку наблюдаемые в ней носители отсутствуют (или же их вклад пренебрежимо мал) в исходных структурах. По аналогии можно предположить, что  $n^+$ -область в такой структуре и в случае ИИ бора сформирована радиационными донорными дефектами, и в ней природа донорных центров, дающих электроны с низкой и средней подвижностью, обусловлена междоузельной ртутью, захваченной соответственно протяженными (дислокационные петли) и квазиточечными радиационными дефектами. Механизм образования *n*-области структуры хорошо известен и связан с генерацией междоузельной ртути в области радиационного дефектообразования, ее диффузии вглубь образца и аннигиляции с исходными акцепторными дефектами – вакансиями ртути. Электронный тип проводимости этой области определяется остаточными донорами в исходном образце. Поэтому параметры носителей в ней (электроны с высокой подвижностью) характерны для КРТ с низкой степенью компенсации.

Сравним полученные нами результаты для образца №2 с данными образца L1 из [5], имплантированных при одинаковых режимах и где также вклад в проводимость давали после ИИ давали 3 типа электронов с низкой, средней и высокой подвижностью. В нашем случае парциальный вклад электронов с низкой подвижностью в проводимость был доминирующим. В образце L1 доминирующий вклад в проводимость вносили электроны со средней подвижностью, при этом их слоевая концентрация  $N_{Sh2} = 9.1 \cdot 10^{14} \, \text{см}^{-2}$  была более чем на два порядка выше, чем в образце №2. Главное отличие наблюдали для электронов с высокой подвижностью: µn = 97700 см<sup>2</sup>/(В·с) против 25640 см<sup>2</sup>/(В·с) в образце L1, что в нашем случае лучше согласуется со свойствами формируемых при ИИ п-слоев. Результат работы [5] трудно объяснить, так как такому низкому значению подвижности должна соответствовать концентрация донорных центров порядка (1-5) 1017 см-3, однако о легировании образца L1 в [5] не сообщалось. Авторы [5] с помощью метода HRMSA при послойном травлении определили также пространственную локализацию выявленных носителей: электроны с низкой подвижностью 2940 см<sup>2</sup>/(В·с) были локализованы в верхнем 220 нм поверхностном слое; электроны со средней подвижностью 7490 см<sup>2</sup>/(В·с) были локализованы в области распределения ионов бора толшиной 500 нм; электроны с высокой подвижностью были локализованы в переходной *n-p* области на глубине порядка 700 нм. Эти данные хорошо согласуются с данными по локализации носителей в ИИ мышьяком МЛЭ структурах КРТ, полученными нами в [7].

Таким образом, измерения полевых зависимостей  $R_H(B)$  и  $\sigma(B)$  и их анализ с помощью метода DMSA позволили обнаружить и идентифицировать донорные дефекты, образовавшиеся в результате ионной имплантации бора в образцах ГЭС КРТ, выращенные МЛЭ. В материале *p*-типа проводимости в результате ИИ сформировалась  $n^+$ -n-p структура. В её  $n^+$ -n-области обнаружены три типа электронов с разной подвижностью, и по аналогии с данными для ГЭС, имплантированных мышьяком, сделано предположение о природе донорных радиационных дефектов, ответственных за появление электронов с низкой и средней подвижностью. Природа донорного центра, обуславливающего наличие электронов с низкой подвижностью – атом междоузельной ртути, захваченный дислокационной петлей, а донорного центра, обуславливающего наличие электронов с сизкой подвижностью – атом междоузельной ртути, захваченный дислокационной петлей, а донорного центра, обуславливающего наличие электронов с сизкой подвижностью – атом междоузельной ртути, закваченный дислокационной петлей, а донорного центра, обуславливающего наличие электронов с сизкой подвижностью – атом междоузельной ртути, закваченный дислокационной петлей, а донорного центра, обуславливающего наличие электронов с сизкой подвижностью – атом междоузельной ртути, закваченный дислокационной петлей, а донорного центра, обуславливающего наличие электронов с промежуточной подвижностью – комплексы, образованные атомами междоузельной ртути с другими точечными дефектами. Электроны с высокой подвижностью ~97700 см<sup>2</sup>/(B·c) локализованы в *n*-слое, формирование которого связано с диффузией междоузельной ртути, генерируемой при имплантации, и ее аннигиляцией с вакансиями ртути в материале *p*-типа проводимости. В общих чертах картина радиационного дефектообразованя при имплантации бора а эпитаксиальных слоях КРТ, установленная с помощью метода DMSA, аналогична таковой, установленной авторами [5] методом HR MSA.

## Список публикаций:

[1] Rogalski A. HgCdTe photodetectors, Chapter 7 in: E. Tournié, L. Cerutti (Eds.), Mid-Infrared Optoelectronics, Woodhead Publishing (Elsevier), Duxford, Cambridge, Kindlington, 2020, P. 235.

[2] Mollard L., Bourgeois G., Lobre C., Gout S., Violett-Bosson S., Baier N., Destefanis G., Gravrand O., Barnes J.P., Milesi F., Kerlain A., Rubaldo L., Manissadjian A. // J. Electron. Mater. 2014. Vol. 43. № 3. P. 802.

[3] Талипов Н.Х., Войцеховский А.В., Григорьев Д.В. // Изв. ВУЗов. Физика. 2014. Т. 57. № 3. С. 54.

[4] Voitsekhovskii A.V., Grigor'ev D.V., Talipov N.Kh. // Russ. Phys. J. 2008. Vol. 51. No. 10. P. 1001.

[5] Umana-Membreno G.A., Kala H., Antoshewski J., Ye Z.H., Hu W.D., Ding R.J., Chen X.S., Lu W., He L., Dell J.M., Faraone L. // J. Electron. Mater. 2013. Vol. 42. No. 11. P. 3108.

[6] Yakushev M.V., Brunev D.V., Varavin V.S., Vasilyev V.V., Dvoretskii S.A., Marchishin I.V., Predein A.V., Sabinina I.V., Sidorov Yu.G., Sorochkin A.V. // Semiconductors. 2011. Vol. 45. P. 385.

[7] Izhnin I.I., Syvorotka I.I., Fitsych O.I., Varavin V.S., Dvoretsky S.A., Marin D.V., Mikhailov N.N., Remesnik V.G., Yakuszev M.V., Mynbaev K.D., Voitsekhovsky A.V., Koromaev A.G. // Semicond. Sci. Technol. 2019. Vol. 34. N3. – 035009.